



平成 29 年 9 月 19 日

各 位

会 社 名 シンデン・ハイテックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 淳
(コード番号：3131)
問合せ先 専務取締役管理本部長 齋藤 敏 積
(フリーコール：0800-5000-345)

(開示事項の経過) 大口受注の件に関する進捗状況のお知らせ

当社は、平成 29 年 6 月 26 日に公表しました「大口受注に関するお知らせ」にありますとおり、下記概要の商品を受注しましたので、その進捗状況をお知らせします。

記

1. 受注の概要（平成 29 年 6 月 26 日公表時点）

- (1) 受注商品 半導体検査装置
- (2) 受注金額 45 億円
- (3) 契約納期 平成 30 年 3 月期 第 2 四半期

なお、今回の受注相手先、受注製品の種類、名称、台数、販売・供給地域、及びその他具体的内容につきましては、受注相手先からの営業秘密保護要請に基づき、一切公表することができません。

2. 進捗状況

当初は、平成 30 年 3 月期第 2 四半期中に全数売上計上見込でありましたが、一部（6 億円程度）の商品の納入が遅れることが判明し、前回（平成 29 年 6 月 26 日）公表しました平成 30 年 3 月期第 2 四半期の連結売上高への計上見込より、当該一部の遅延分の 6 億円程度の売上計上が、平成 30 年 3 月期 第 3 四半期に完了する予定となります。

3. 今後の見通し

現段階においては、上記進捗状況どおりの見通しではありますが、さらなる納入の大幅な遅延等の場合は、速やかに公表します。

また、前回（平成 29 年 6 月 26 日）公表しました当該案件は、平成 29 年 5 月 11 日に公表しました、平成 30 年 3 月期の業績予想に含まれておりませんが、通期の業績に与える影響につきましては、他の様々な要因も含めて現在精査中であり、業績予想の修正を要する場合には、判明次第速やかにお知らせいたします。

以 上